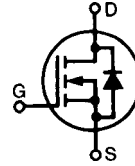


HiPerFET™ Power MOSFETs

IXFH/IXFM21N50
IXFH/IXFM/IXFT24N50
IXFH/IXFT26N50

N-Channel Enhancement Mode
High dv/dt, Low t_{rr} , HDMOS™ Family

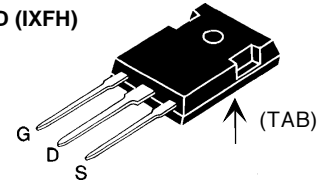


V_{DSS}	I_{D25}	$R_{DS(on)}$
500 V	21 A	0.25 Ω
500 V	24 A	0.23 Ω
500 V	26 A	0.20 Ω

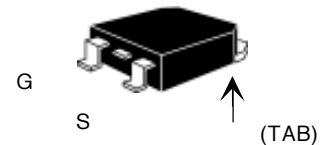
$t_{rr} \leq 250$ ns

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	500	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1\text{ M}\Omega$	500	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	21N50	21 A
		24N50	24 A
		26N50	26 A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	21N50	84 A
		24N50	96 A
		26N50	104 A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	21N50	21 A
		24N50	24 A
		26N50	26 A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	mJ
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2\ \Omega$	5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	300	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight		TO-204 = 18 g, TO-247 = 6 g	

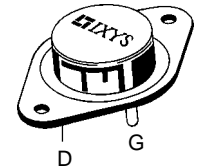
TO-247 AD (IXFH)



TO-268 (D3) Case Style



TO-204 AE (IXFM)



G = Gate, D = Drain,
S = Source, TAB = Drain

Features

- International standard packages
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
- easy to drive and to protect
- Fast intrinsic Rectifier

Applications

- DC-DC converters
- Synchronous rectification
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- AC motor control
- Temperature and lighting controls
- Low voltage relays

Advantages

- Easy to mount with 1 screw (TO-247) (isolated mounting screw hole)
- High power surface mountable package
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_D = 250\ \mu\text{A}$	500		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4\text{ mA}$	2		V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100\text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$ $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$		200 μA
		$T_J = 125^\circ\text{C}$		1 mA



IXFH21N50
IXFM21N50

IXFH24N50
IXFM24N50
IXFT24N50

IXFH26N50
IXFM26N50
IXFT26N50

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$	21N50		0.25 Ω
		24N50		0.23 Ω
		26N50		0.20 Ω
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}$; $I_D = 0.5 I_{D25}$, pulse test	11	21	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		4200	pF
C_{oss}			450	pF
C_{rss}			135	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $V_{DS} = 0.5 V_{DSS}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ $R_G = 2\ \Omega$ (External)		16	25 ns
t_r			33	45 ns
$t_{d(off)}$			65	80 ns
t_f			30	40 ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $V_{DS} = 0.5 V_{DSS}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$		135	160 nC
Q_{gs}			28	40 nC
Q_{gd}			62	85 nC
R_{thJC}	(TO-247 Case Style)		0.25	0.42 K/W
R_{thCK}				K/W

Source-Drain Diode **Characteristic Values**
($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$	21N50		21 A
		24N50		24 A
		26N50		26 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}	21N50		84 A
		24N50		96 A
		26N50		104 A
V_{SD}	$I_F = I_S$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			1.5 V
t_{rr}	$I_F = I_S$	$T_J = 25^\circ\text{C}$		250 ns
		$T_J = 125^\circ\text{C}$		400 ns
Q_{RM}	$-di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{ V}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$	1	μC
		$T_J = 125^\circ\text{C}$	2	μC
I_{RM}		$T_J = 25^\circ\text{C}$	10	A
		$T_J = 125^\circ\text{C}$	15	A

Note 1: Add "S" suffix for TO-247 SMD package option (ex: IXFH24N50S)

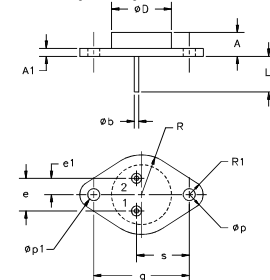
TO-247 AD (IXFH) Outline



Terminals:
1 - Gate
2 - Drain
3 - Source
Tab - Drain

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L ₁		4.50		.177
$\varnothing P$	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	.242	BSC

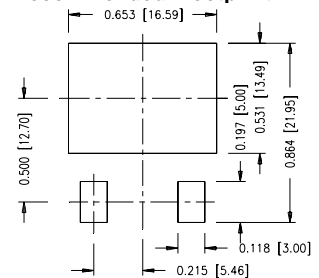
TO-204 AE (IXFM) Outline



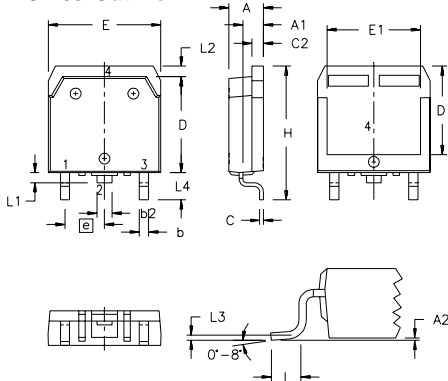
Pins: 1 - Gate, 2 - Source, Case - Drain

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	6.4	11.4	.250	.450
A ₁	1.53	3.42	.060	.135
$\varnothing b$	1.45	1.60	.057	.063
$\varnothing D$		22.22		.875
e	10.67	11.17	.420	.440
e ₁	5.21	5.71	.205	.225
L	11.18	12.19	.440	.480
$\varnothing p$	3.84	4.19	.151	.165
$\varnothing p_1$	3.84	4.19	.151	.165
q	30.15 BSC		1.187 BSC	
R	12.58	13.33	.495	.525
R ₁	3.33	4.77	.131	.188
s	16.64	17.14	.655	.675

Min. Recommended Footprint



TO-268 Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A ₁	.106	.114	2.70	2.90
A ₂	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b ₁	.075	.083	1.90	2.10
b ₂	.016	.026	0.40	0.65
C	.057	.063	1.45	1.60
C ₂	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D ₁	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E ₁	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L ₁	.047	.055	1.20	1.40
L ₂	.039	.045	1.00	1.15
L ₃	.010 BSC		0.25 BSC	
L ₄	.150	.161	3.80	4.10

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025

Fig. 1 Output Characteristics

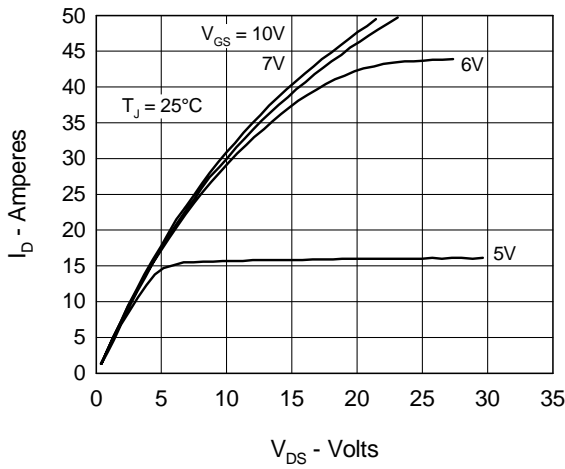


Fig. 2 Input Admittance

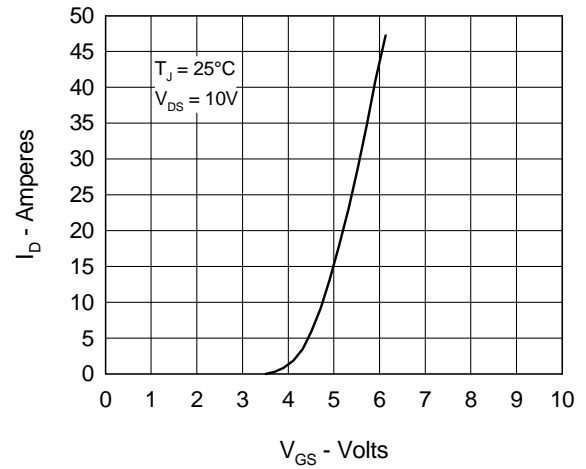


Fig. 3 $R_{DS(on)}$ vs. Drain Current

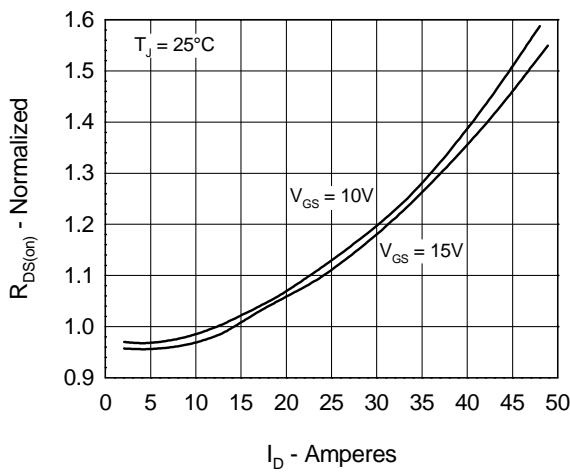


Fig. 4 Temperature Dependence of Drain to Source Resistance

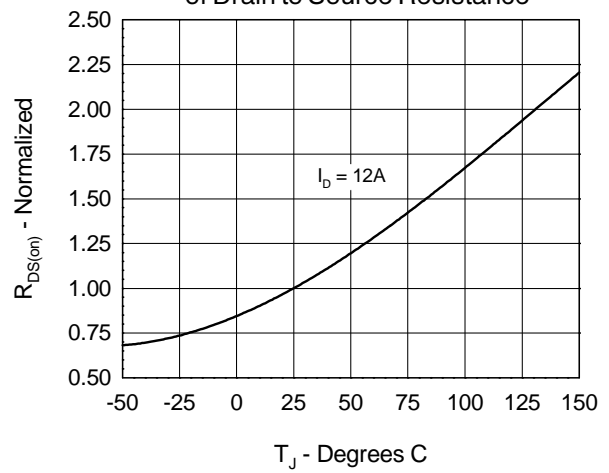


Fig. 5 Drain Current vs. Case Temperature

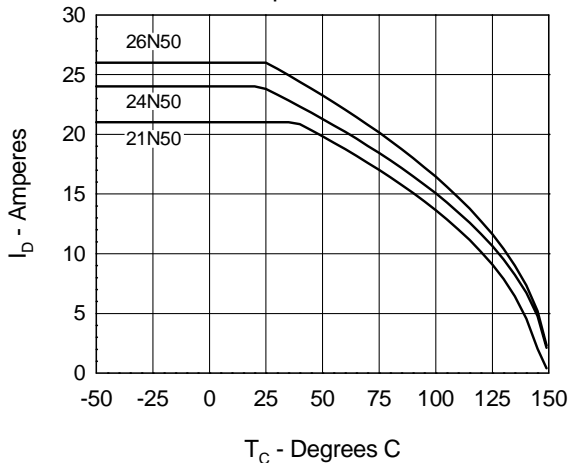


Fig. 6 Temperature Dependence of Breakdown and Threshold Voltage

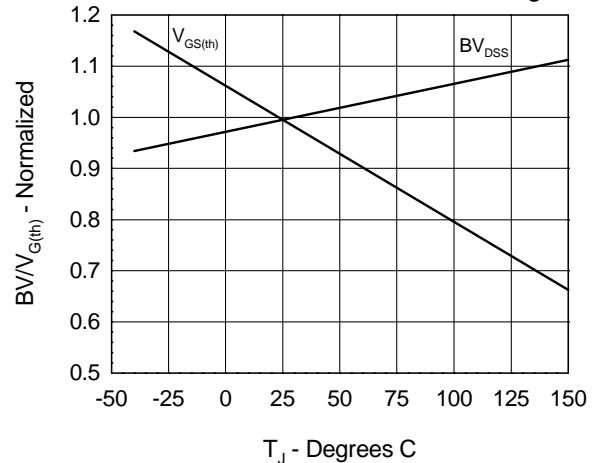


Fig.7 Gate Charge Characteristic Curve

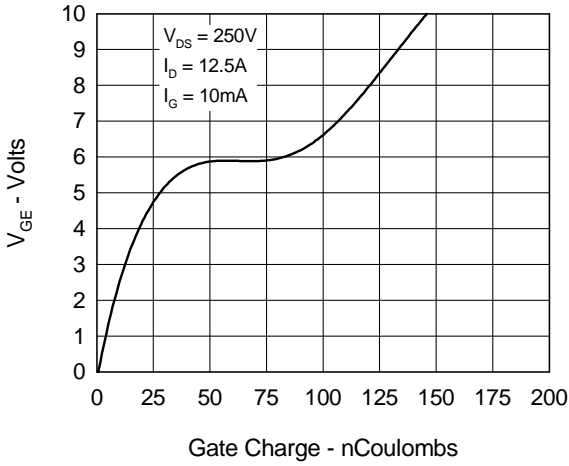


Fig.9 Capacitance Curves

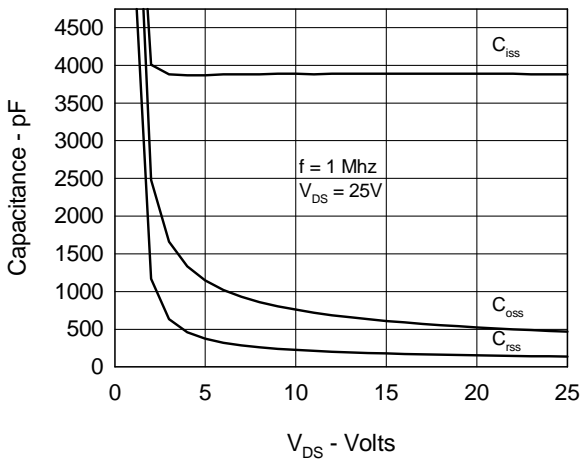


Fig.11 Transient Thermal Impedance

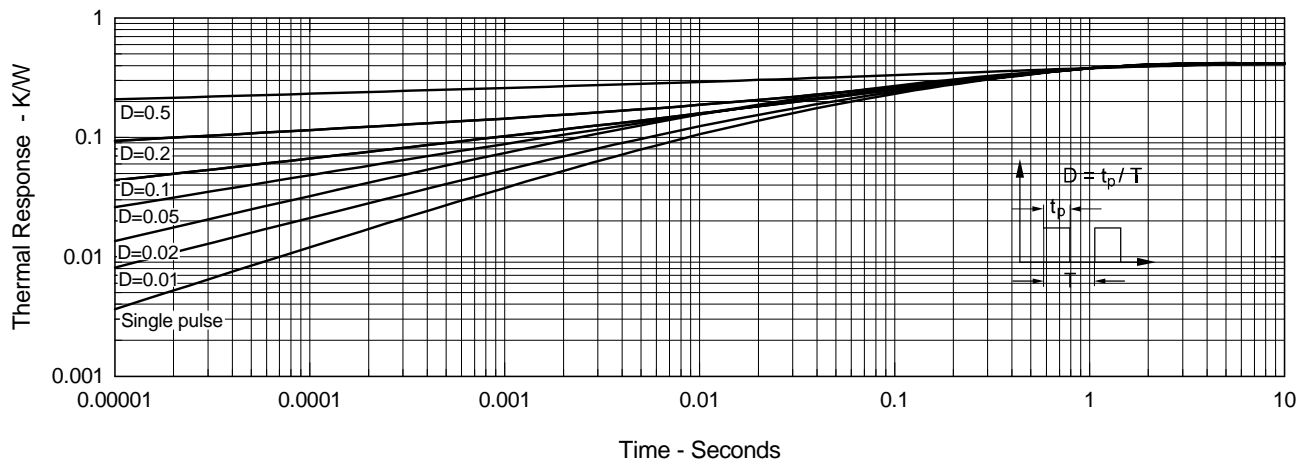


Fig.8 Forward Bias Safe Operating Area

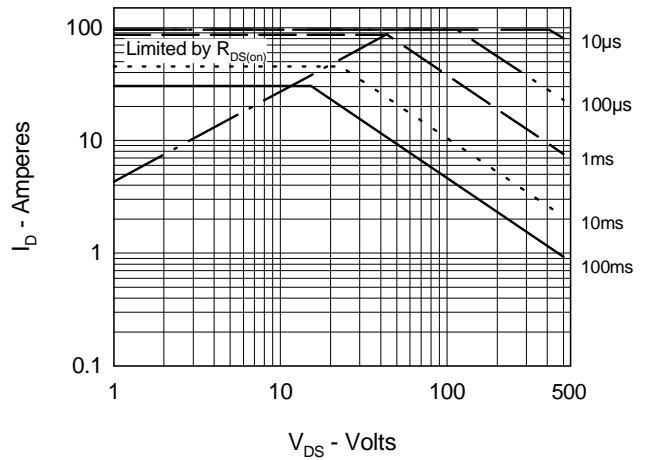
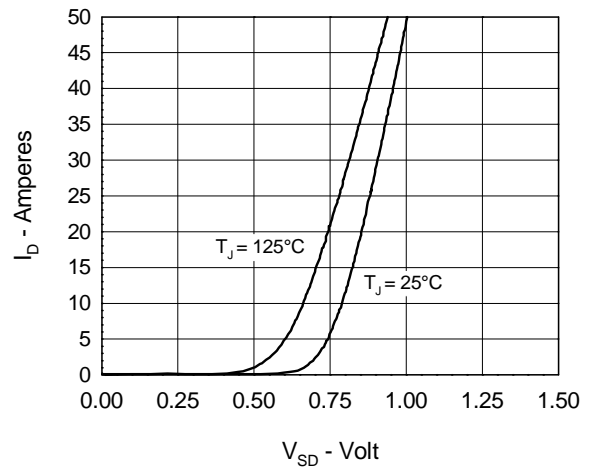


Fig.10 Source Current vs. Source to Drain Voltage





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.